

2024-2030年中国半导体零部件行业市场全景评估 及发展趋向研判报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国半导体零部件行业市场全景评估及发展趋向研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1196229.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2024-2030年中国半导体零部件行业市场全景评估及发展趋向研判报告》共九章。首先介绍了半导体零部件行业市场发展环境、半导体零部件整体运行态势等，接着分析了半导体零部件行业市场运行的现状，然后介绍了半导体零部件市场竞争格局。随后，报告对半导体零部件做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体零部件行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体零部件产业有个系统的了解或者想投资半导体零部件行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章 半导体零部件综述/产业画像/数据说明

1.1 半导体零部件行业综述

1.1.1 半导体零部件重要性

1.1.2 半导体零部件的类型

1.1.3 半导体零部件所处行业

1.1.4 半导体零部件行业监管

1.1.5 半导体零部件行业标准

1.2 半导体零部件产业画像

1.3 本报告数据来源及统计标准说明

1.3.1 本报告研究范围界定

1.3.2 本报告权威数据来源

1.3.3 研究方法及统计标准

第2章 全球半导体零部件行业发展现状分析

2.1 全球半导体零部件行业发展历程

2.2 全球半导体零部件行业发展现状

2.2.1 全球半导体产业发展概况

2.2.2 全球半导体设备市场概况

2.2.3 全球半导体零部件市场概况

2.3 全球半导体零部件市场竞争格局

2.3.1 全球半导体零部件市场竞争格局

1、供应商数量

2、供应商营收

2.3.2 全球半导体零部件市场集中度

2.3.3 全球半导体零部件并购交易

2.4 全球半导体零部件市场规模体量

2.5 全球半导体零部件区域发展格局

2.5.1 全球半导体零部件区域格局

1、全球半导体零部件企业区域分布

2、全球半导体零部件采购区域分布

2.5.2 全球半导体零部件贸易关系

2.5.3 全球半导体零部件贸易流向

2.6 国外半导体零部件发展经验借鉴

2.6.1 国外半导体零部件发展经验借鉴

2.6.2 重点区域市场：美国

2.6.3 重点区域市场：日本

2.6.4 重点区域市场：瑞士

2.7 全球半导体零部件市场前景预测

2.8 全球半导体零部件发展趋势洞悉

第3章 中国半导体零部件行业发展现状分析

3.1 中国半导体零部件行业发展历程

3.2 欧美日对中国半导体产业链制裁

3.3 中国半导体零部件国产替代空间

3.3.1 中国半导体零部件国产化进程/国产化率

3.3.2 中国半导体零部件国产替代空间

3.4 中国半导体零部件市场供给/生产

3.5 中国半导体零部件对外贸易状况

3.5.1 半导体零部件适用海关HS编码

3.5.2 半导体零部件对外贸易概况

3.5.3 半导体零部件进口贸易概况

3.6 中国半导体零部件市场需求/销售

3.6.1 半导体零部件市场销售模式

3.6.2 半导体零部件导入客户情况

3.6.3 半导体零部件市场需求现状

- 3.6.4 半导体零部件市场供求关系
- 3.6.5 半导体零部件市场价格水平
- 3.7 中国半导体零部件企业毛利率排行
- 3.8 中国半导体零部件市场规模体量
- 3.9 中国半导体零部件市场竞争态势
 - 3.9.1 半导体零部件同业竞争程度
 - 3.9.2 半导体零部件市场竞争格局
 - 3.9.3 半导体零部件市场集中度
- 3.10 中国半导体零部件投融资及热门赛道
- 3.11 中国半导体零部件行业发展痛点问题

第4章 中国半导体零部件技术进展及供应链

- 4.1 半导体零部件竞争壁垒
 - 4.1.1 半导体零部件核心竞争力/护城河
 - 4.1.2 半导体零部件进入壁垒/竞争壁垒
 - 1、技术壁垒
 - 2、认证壁垒（客户认证）
 - 4.1.3 半导体零部件潜在进入者的威胁
- 4.2 半导体零部件技术研发
 - 4.2.1 半导体零部件技术研发现状
 - 4.2.2 半导体零部件专利申请状况
 - 4.2.3 半导体零部件科研创新动态
 - 4.2.4 半导体零部件技术研发方向/未来研究重点
- 4.3 半导体零部件仿真模拟及精密加工
- 4.4 半导体零部件成本结构
 - 4.4.1 半导体零部件成本结构分析
 - 4.4.2 半导体零部件成本控制策略
- 4.5 半导体材料
 - 4.5.1 半导体材料供应条件
 - 4.5.2 半导体材料市场概况
 - 4.5.3 半导体材料价格波动
- 4.6 半导体零部件生产设备
 - 4.6.1 半导体零部件产线设备组成/选型
 - 4.6.2 半导体零部件生产设备市场概况
 - 4.6.3 半导体零部件产线自动化及智能化

4.6.4 半导体零部件智能检测技术/装备的应用

4.7 半导体零部件供应链管理及面临挑战

第5章 中国半导体零部件行业细分市场分析

5.1 半导体零部件行业细分市场发展概况

5.1.1 半导体零部件细分市场概况

5.1.2 半导体零部件细分市场结构

5.2 半导体零部件细分市场：机械类零部件（边缘环/石英件/陶瓷件/静电吸盘）

5.2.1 机械类零部件概述

5.2.2 机械类零部件市场概况

5.2.3 机械类零部件竞争格局

5.2.4 机械类零部件发展趋势

5.3 半导体零部件细分市场：电气类零部件/射频电源

5.3.1 电气类零部件概述

5.3.2 电气类零部件市场概况

5.3.3 电气类零部件竞争格局

5.3.4 电气类零部件发展趋势

5.4 半导体零部件细分市场：机电一体类零部件（机械臂/EFEM）

5.4.1 机电一体类零部件概述

5.4.2 机电一体类零部件市场概况

5.4.3 机电一体类零部件竞争格局

5.4.4 机电一体类零部件发展趋势

5.5 半导体零部件细分市场：气体/液体/真空系统

5.5.1 气体/液体/真空系统概述

5.5.2 气体/液体/真空系统市场概况

5.5.3 气体/液体/真空系统竞争格局

5.5.4 气体/液体/真空系统发展趋势

5.6 半导体零部件细分市场：仪器仪表（测压仪/流量计）

5.6.1 仪器仪表概述

5.6.2 仪器仪表市场概况

5.6.3 仪器仪表竞争格局

5.6.4 仪器仪表发展趋势

5.7 半导体零部件其他产品市场概况

5.7.1 光学类零部件

5.7.2 耗材及定制装置

5.8 半导体零部件细分市场战略地位分析

第6章 中国半导体产业发展及设备零部件需求

6.1 中国半导体产业链全景

6.1.1 半导体产业链结构梳理

6.1.2 半导体产业链生态图谱

6.2 中国晶圆制造市场概况

6.2.1 中国硅晶圆现有/规划产能

1、6英寸及以下

2、8英寸半导体硅片产能统计

3、12英寸半导体硅片产能统计

6.2.2 中国晶圆厂数量及扩产计划

1、新增晶圆厂数量

2、晶圆厂投资扩产

3、晶圆代工的现状

6.2.3 中国晶圆制造市场规模体量

6.3 中国半导体产品生产量

6.3.1 集成电路（IC）

6.3.2 半导体分立器件

6.3.3 半导体光电器件

6.4 中国半导体设备市场概况

6.4.1 半导体设备发展历程

6.4.2 中国半导体设备进口

1、整体进口情况

2、前道半导体设备进口

3、晶圆制造设备进口

4、封装辅助设备进口

6.4.3 半导体设备行业国产化进程

1、中国半导体设备整体国产化情况

2、中国半导体设备细分产品国产化情况

3、厂商突破新领域加速推进国产化进程

6.4.4 半导体设备行业市场规模分析

6.4.5 中国半导体设备市场规模占全球比重

6.5 半导体设备细分市场结构

6.6 半导体设备零部件需求：薄膜沉积设备

- 6.6.1 薄膜沉积设备零部件概述
- 6.6.2 薄膜沉积设备零部件市场现状
- 6.6.3 薄膜沉积设备零部件需求潜力
- 6.7 半导体设备零部件需求：光刻机
 - 6.7.1 光刻机零部件概述
 - 6.7.2 光刻机零部件市场现状
 - 6.7.3 光刻机零部件需求潜力
- 6.8 半导体设备零部件需求：刻蚀机
 - 6.8.1 刻蚀机零部件概述
 - 6.8.2 刻蚀机零部件市场现状
 - 6.8.3 刻蚀机零部件需求潜力
- 6.9 半导体设备零部件需求：离子注入机
 - 6.9.1 离子注入机零部件概述
 - 6.9.2 离子注入机零部件市场现状
 - 6.9.3 离子注入机零部件需求潜力
- 6.10 半导体设备零部件需求：清洗设备
 - 6.10.1 清洗设备零部件概述
 - 6.10.2 清洗设备零部件市场现状
 - 6.10.3 清洗设备零部件需求潜力
- 6.11 半导体零部件细分应用市场战略地位分析

第7章 全球及中国半导体零部件企业案例解析

- 7.1 全球及中国半导体零部件企业梳理对比
- 7.2 全球半导体零部件企业案例分析
 - 7.2.1 美国MKS万机仪器
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况
 - 3、半导体零部件业务布局
 - 4、半导体零部件在华布局
 - 7.2.2 美国Entegris英特格
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况
 - 3、半导体零部件业务布局
 - 4、半导体零部件在华布局
 - 7.2.3 美国超科林半导体UCTT

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、半导体零部件业务布局
- 4、半导体零部件在华布局

7.2.4 美国Ichor (ICHR)

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、半导体零部件业务布局
- 4、半导体零部件在华布局

7.2.5 瑞士VAT Group AG

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、半导体零部件业务布局
- 4、半导体零部件在华布局

7.3 中国半导体零部件企业案例分析

7.3.1 沈阳富创精密设备股份有限公司

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、企业资质能力
- 4、半导体零部件产品布局
- 5、企业业务布局战略&优劣势

7.3.2 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、企业资质能力
- 4、半导体零部件产品布局
- 5、企业业务布局战略&优劣势

7.3.3 四川英杰电气股份有限公司

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、企业资质能力
- 4、半导体零部件产品布局
- 5、企业业务布局战略&优劣势

7.3.4 上海汉钟精机股份有限公司

- 1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、半导体零部件产品布局

5、企业业务布局战略&优劣势

7.3.5 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、半导体零部件产品布局

5、企业业务布局战略&优劣势

7.3.6 上海正帆科技股份有限公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、半导体零部件产品布局

5、企业业务布局战略&优劣势

7.3.7 昆山国力电子科技股份有限公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、半导体零部件产品布局

5、企业业务布局战略&优劣势

7.3.8 苏州华亚智能科技股份有限公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、半导体零部件产品布局

5、企业业务布局战略&优劣势

7.3.9 河北中瓷电子科技股份有限公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、半导体零部件产品布局

5、企业业务布局战略&优劣势

7.3.10 安徽富乐德科技发展股份有限公司

- 1、企业基本信息
- 2、企业经营情况
- 3、企业资质能力
- 4、半导体零部件产品布局
- 5、企业业务布局战略&优劣势

第8章 中国半导体零部件行业政策环境及发展潜力

- 8.1 半导体零部件行业政策汇总解读
 - 8.1.1 中国半导体零部件行业政策汇总
 - 8.1.2 中国半导体零部件行业发展规划
 - 8.1.3 中国半导体零部件重点政策解读
- 8.2 半导体零部件行业PEST分析图
- 8.3 半导体零部件行业SWOT分析图
- 8.4 半导体零部件行业发展潜力评估
- 8.5 半导体零部件行业未来关键增长点
- 8.6 半导体零部件行业发展前景预测
- 8.7 半导体零部件行业发展趋势洞悉
 - 8.7.1 整体发展趋势
 - 8.7.2 监管规范趋势
 - 8.7.3 技术创新趋势
 - 8.7.4 细分市场趋势
 - 8.7.5 市场竞争趋势
 - 8.7.6 市场供需趋势

第9章 中国半导体零部件行业投资机会及策略建议

- 9.1 半导体零部件行业投资风险预警
 - 9.1.1 半导体零部件行业投资风险预警
 - 9.1.2 半导体零部件行业投资风险应对
- 9.2 半导体零部件行业投资机会分析
 - 9.2.1 半导体零部件产业链薄弱环节投资机会
 - 9.2.2 半导体零部件行业细分领域投资机会
 - 9.2.3 半导体零部件行业区域市场投资机会
 - 9.2.4 半导体零部件产业空白点投资机会
- 9.3 半导体零部件行业投资价值评估
- 9.4 半导体零部件行业投资策略建议

9.5 半导体零部件行业可持续发展建议

图表目录

- 图表1：半导体零部件重要性
 - 图表2：半导体零部件的类型
 - 图表3：半导体零部件所处行业
 - 图表4：半导体零部件行业监管
 - 图表5：半导体零部件行业标准
 - 图表6：半导体零部件产业链结构图
 - 图表7：半导体零部件产业链生态全景图谱
 - 图表8：半导体零部件产业链区域热力图
 - 图表9：报告研究范围界定
 - 图表10：报告权威数据来源
 - 图表11：报告研究统计方法
 - 图表12：全球半导体零部件行业发展历程
 - 图表13：全球半导体产业发展概况
 - 图表14：全球半导体设备市场概况
 - 图表15：全球半导体零部件市场概况
 - 图表16：全球半导体零部件市场竞争格局
 - 图表17：全球半导体零部件市场集中度
 - 图表18：全球半导体零部件并购交易态势
 - 图表19：全球半导体零部件市场规模体量
 - 图表20：全球半导体零部件区域格局
 - 图表21：全球半导体零部件贸易关系
 - 图表22：全球半导体零部件贸易流向
 - 图表23：国外半导体零部件发展经验借鉴
 - 图表24：美国半导体零部件行业发展概况
 - 图表25：日本半导体零部件行业发展概况
 - 图表26：瑞士半导体零部件行业发展概况
 - 图表27：全球半导体零部件市场前景预测
 - 图表28：全球半导体零部件发展趋势洞悉
 - 图表29：中国半导体零部件行业发展历程
 - 图表30：美国对中国半导体产业制裁法案及时间线
- 更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1196229.html>